

连接结构分析



[连接结构分析_下载链接1](#)

著者:游敏 编

出版者:华中科技大学出版社

出版时间:2004-6

装帧:简装本

isbn:9787560931807

本书论述连接结构设计和制造生产的有关问题，重点讨论连接结构残余应力和变形的产生机理及演变过程，焊接和胶结构特点极其对结构强度和断列影响的基本理论，工程连接结构（包括焊接结、复合材料结构等）性能平定及影响因素，微观连接（应用于微电子的连接和封装技术）所涉及的界面应力等几个方面，为连接结构的合理设计、制造和使用提供了理论基础。本书综合了近年来国内外的研究成果，阐述了控制工程连接结构质量的理论、方法与措施。

作者介绍:

目录:

[连接结构分析_下载链接1](#)

标签

机械

评论

无心插柳柳成荫。在京东上卖3折5圆的书，觉得实在是便宜便买了随便读读，却发现真心讲了些有用的东西。

尽管本书标榜为深入论述焊接和胶接结构的学术著作，实际上主要介绍焊接，而这也正是绝大多数读者关注的。本书重点探讨焊接的优缺点、残余应力测试方法、连接接头上的工作应力分布等，并研究了形成机理，重点在理论研究而非实际应用，因此实用性不强。是一本比较专业的学术著作。

[连接结构分析_下载链接1](#)

书评

[连接结构分析_下载链接1](#)